## **Board Stack Report** Layer Stack Stack Up **Board Layer Stack** Name Material Thickness Constant Layer Top Paste 2 Top Overlay 3 Top Solder SM-001 0,035mm 4 Top 0,018mm Copper Dielectric 1 5 0,070mm 4,7 1080 6 Dielectric 2 1080 0,070mm 4,7 7 Int1 (Sig) 0,035mm Copper Dielectric 3 Core-024 0,200mm 4,7 8 9 Int2 (Gnd) Copper 0,035mm 0,070mm 4,7 10 Dielectric 4 1080 PP-003 0,115mm 4,7 11 Dielectric 5 12 Dielectric 6 1080 0,070mm 4,7 13 Int3 (Sig) Copper 0,035mm 14 Dielectric 7 Core-024 0,200mm 4,6 15 Int4 (Sig) Copper 0,035mm 16 Dielectric 8 0,070mm 4,7 1080 17 Dielectric 9 PP-003 0,115mm 4,7 18 Dielectric 10 1080 0,070mm 4,7 19 Int5 (Pwr) Copper 0,035mm 20 Dielectric 11 Core-024 0,200mm 4,7 21 Int6 (Sig) 0,035mm Copper 22 Dielectric 12 1080 0,070mm 4,7 23 Dielectric 13 1080 0,070mm 4,7 24 **Bottom** 0,018mm Copper 25 **Bottom Solder** SM-001 0,035mm 26 **Bottom Overlay** 27 **Bottom Paste** Height: 1,706mm